

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-14

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	申万宏源、广发资管
时间	2024年7月12日 10:00-11:00
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司公布二季度业绩预告，上半年业绩增长的原因？</p> <p>一是受益于传统服务器的恢复性增长以及服务器产品的升级迭代；二是受益于人工智能等新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印制电路板需求的持续增长。</p> <p>二、公司 AI 类订单的产品类型及订单情况如何？</p>

公司 AI 服务器中的主板、UBB、OAM 以及其他配板均有量产。AI 产品相对传统服务器产品而言基数不大，但订单增长较快，销售占比持续增长。

三、公司未来业务拓展的情况？

公司着力深耕于高速 PCB 领域的研究，形成了以服务器 PCB 业务为主，消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域 PCB 为辅的业务结构。未来公司仍将聚焦服务器 PCB 主航道，围绕企业所制定的“云、管、端”发展战略，重点对 PCIe6.0 服务器、AI 服务器、新一代路由交换机、6G 基站、5.5G 低轨通讯、AI 电脑、自动驾驶、高清显示、新能源等领域组织技术研发和产品开发。在巩固服务器用 PCB 市场地位的同时，也积极拓展通信设备以及智能终端设备的 PCB 产品市场。通过完善产品结构，优化技术能力布局，提高市场竞争力和盈利能力。

四、公司有股权激励方面的规划吗？

公司在上市之前对核心管理技术人员做过一轮股权激励，这些年公司业务快速发展，每年不断有新的管理、技术人才加入到企业，公司将企业的长远发展和员工的个人利益形成更加紧密的关系，也乐于让关键管理、技术岗位员工分享企业的成长与发展。股权激励作为一种长期且富有吸引力的激励机制有助于公司吸引和留住优秀

	<p>的人才，公司会非常积极的去推动相关准备工作。</p> <p>五、泰国工厂未来产品的规划情况？</p> <p>泰国工厂产品定位主要是数通类产品，泰国工厂作为广合科技全球战略部署的第一步，是集团产品和经营战略向海外的延伸，将承接集团高端 PCB 产品上的技术基因，直接对接服务国际一流海外客户。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 7 月 12 日